

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	半导体(三)专场 2022 年度业绩说明会
会议时间	2023 年 5 月 19 日 14:00-16: 00
会议地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长 黄江先生 董事、总经理 张亦锋先生 董事、董事会秘书兼财务总监 辜诗涛先生 独立董事 郭群女士
投资者关系活动内容介绍	1、公司董事长黄江先生致辞 2、公司董事、总经理张亦锋先生对 2022 年年度和 2023 年第一季度业绩进行解读说明。 3、投资者网络文字互动环节 (1) 公司研发能力如何？有何行业优势？ 尊敬的投资者，您好。公司自成立以来，一直专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，截至 2022 年，公司已累计研发 44 大类芯片测试解决方案，完成超过 5,000

种芯片型号的量产测试，可适用于不同终端应用场景的测试需求。

公司拥有较强的自主研发测试方案的能力。高效、专业的测试方案需要企业具备深厚的技术底蕴和经验积累，公司长期致力于测试方案开发，具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司已经在 5G 通讯、计算类芯片、工业控制、传感器、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航、汽车电子等新兴产品应用领域取得测试优势，未来公司将加大力度继续布局传感器（MEMS）、存储（Nor/Nand Flash、DDR 等）、高算力（CPU、GPU、AI 等）等领域的集成电路测试。感谢您对公司的关注与支持！

（2）请问公司现在有储备研究 2nm 芯片吗？

尊敬的投资者，您好。为满足越来越多高端客户集成电路测试开发的需求，公司早在 2019 年之初成立先进技术研究院，主要的研究方向是针对集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性研究、测试方案评估、数据模型模拟、测试程序开发等。目前 2nm 等先进制造芯片没有相关终端产品应用，如未来有明确的应用场景，公司将投入相关的测试研发。感谢您对公司的关注与支持！

（3）贵公司与华为同在东莞这座城市，请问是否有相关的芯片测试合作？

尊敬的投资者，您好。截至目前，公司暂未与华为有直接的芯片测试合作，公司部分客户是华为的供应商，感谢您对公司的关注与支持！

（4）请问贵公司在汽车电子领域是否有相关布局？

尊敬的投资者，您好。公司早在 2018 年获得与汽车电子相关的认证，目前涉及到的汽车电子芯片有 MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域；公司对此均有一定的测试技术和产能储备，满足设计公司的测试需求。目前汽车电子虽然对我们营业收入贡献较小，但总体增速较快。汽车电子芯片与传统的测试不一样，除常温测试外，还要做高温、低温测试，如存储单元还需进行老化测

试。

随着国内新能源汽车的普及，车用芯片国产替代的机遇，公司积极投入高可靠性芯片的三温(常、低、高)测试专线，加大智能座舱、辅助、自动驾驶领域的芯片测试技术研发力度。特别在自动驾驶涉及到单光轴多光谱图像传感器芯片，采用叠堆式 3D 封装测试，公司将加大此方面的测试研发投入和产能布局。感谢您对公司的关注与支持！

(5) 关注到公司将在上海新设子公司，主要布局在哪方面？

尊敬的投资者，您好。光瞳芯主要布局自动驾驶涉及到单光轴多光谱图像传感器芯片，采用叠堆式 3D 封装测试；毂芯主要布局汽车芯片及传感器芯片测试。感谢您对公司的关注与支持！